

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2026-001

杭州晶华微电子股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二) 业绩预告情况

1、经杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入17,000万元至18,000万元，较上年同期增长26.07%至33.49%。

2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,500万元至-3,000万元，与上年同期相比，亏损将增加1,972.99万元至4,472.99万元，同比增亏192.11%至435.54%。

3、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,800万元至-7,000万元，与上年同期相比，亏损将增加4,223.92万元至7,023.92万元，同比增亏152.15%至253.02%。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2024年度，公司实现营业收入13,484.57万元；利润总额为-1,027.01万元；归属于母公司所有者的净利润为-1,027.01万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,776.08万元；每股收益为-0.11元，经2024年年度权益分派股本调整后每股收益为-0.09元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、2024年12月，公司以自有资金20,000万元收购深圳芯邦科技股份有限公司持有的深圳晶华智芯微电子有限公司（下称：晶华智芯）100%股权。根据协议，交易总价中的6,000万元为有条件支付对价，将依据晶华智芯2025年度至2027年度累计净利润不低于4,000万元的业绩目标完成情况分期支付。

报告期内，受市场变化、竞争加剧和新产品推出延期等因素影响，晶华智芯经营业绩不及预期，存在商誉减值迹象，公司计提部分商誉减值准备。同时，公司根据业绩承诺目标的达成预期，对未来分期支付的或有对价的公允价值进行估计，计提部分公允价值变动损益（属非经常性损益）。商誉减值及公允价值变动损益的最终金额以中介机构评估、审计为准。

尽管面临短期挑战，本次收购仍有效扩大了公司的业务规模，并为公司开拓了新的市场领域。此外，虽受市场环境变化影响，公司智能健康衡器芯片、数字万用表芯片和智能家电控制芯片的市场需求受到部分抑制，但公司迅速调整市场策略，且公司带HCT功能的血糖仪专用芯片、新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片等产品成功导入知名品牌客户，逐步规模出货，公司营业收入整体保持增长态势，报告期内单季度销售业绩持续改善。

公司将通过加速资源整合与优化、推进新品推广、强化精细化成本管控等，着力提升公司及晶华智芯的运营效率与盈利能力。

2、报告期内，公司持续加大产品布局力度，丰富产品矩阵，研发投入、股份支付费用的增加等因素导致公司经营费用同比增加。2025年度，公司研发费用约9,700万元，同比增长约33%，公司在研芯片项目数量较去年同期增长约37%，流片次数提升超110%，将为公司长期发展储备增长动力。

四、风险提示

公司于2024年11月15日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案期间，公司积极配合中国证监会的相关工作。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

除上述因素外，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日